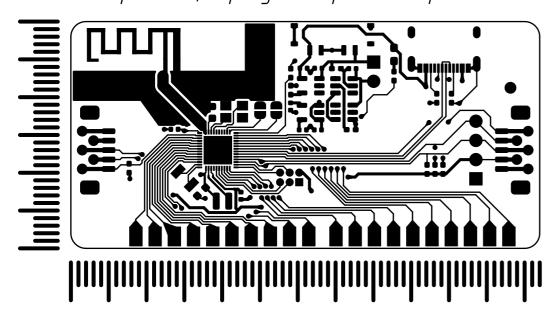
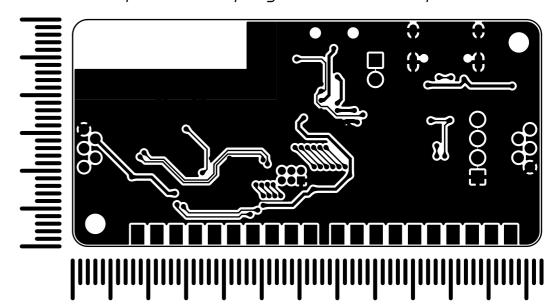
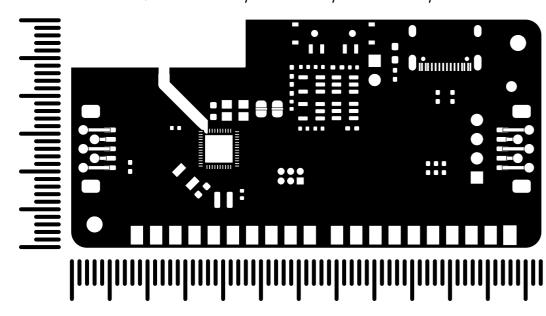
Проводящий рисунок верхней стороны ПП



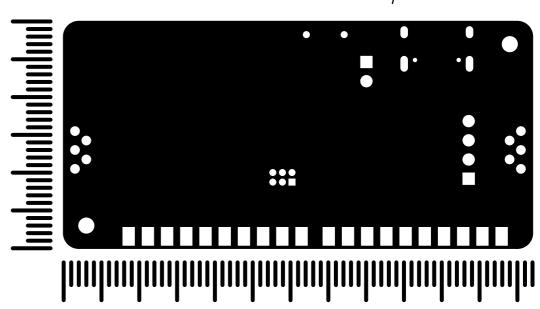
Проводящий рисунок нижней стороны ПП



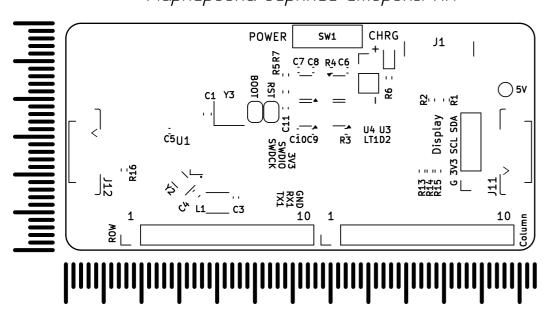
Защитное покрытие верхней стороны ПП



Паяльная маска нижней стороны ПП



Маркировка верхней стороны ПП



Маркировка нижней стороны ПП

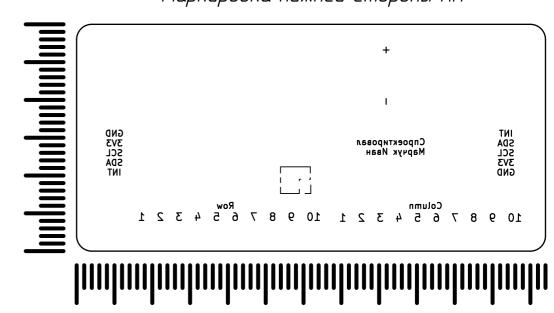
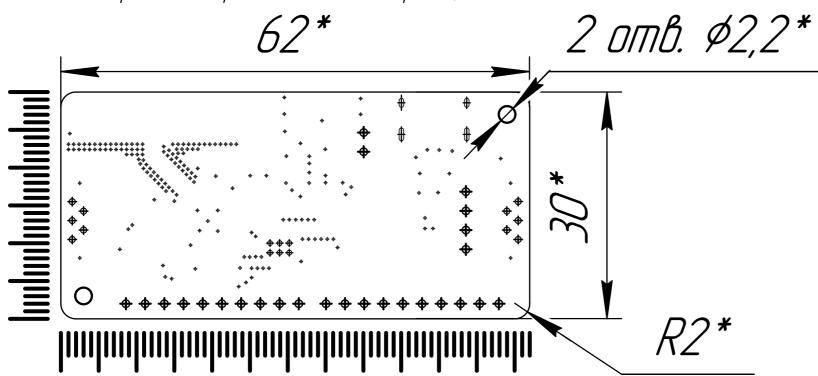


Чертёж отверстий и внешней границы ПП



Таблина 1 – Ланные отверстий

тиолици 1 – динные отоерство												
Условное	Диаметр	Наличие	Количество									
обозначение	отверстий, мм	метализации	отверстий									
отверстий		в отверстиях										
ф	0.30	да	177									
<del>+</del>	0.60	да	4									
<del>\$</del>	0.65	да	6									
<del>•</del>	0.80	да	10									
<del>•</del>	1.00	да	26									
0	2.20	нет	2									

- 1. \* Размеры для справок;
- 2. Плату изготавливать химическим методом с металлизацией сквозных отверстий;
- 3. Для изготовления платы использовать FR4 (Tq150) согласно стандарту IPC-4101/99;
- 4. Покрытие иммерсионное золото толщиной 2мкм;
- 5. Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жёсткости 1,
- 6. Класс точности 4 по ГОСТ Р 53429–2009;
- 7. Параметры отверстий платы редставлены в таблице 1;
- 9. Маркировку выполнять краской ТНПФ-84 белой. У1 ТУ 29-03-089-88;
- 10. Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.О7О. 014–75

						Ζ
					Т	